

苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2019〕873号

计划类别：姑苏创新创业领军人才专项->创业领军人才

项目编号：ZXL2016007

项目名称：高性能物联网无线通讯芯片的研发及产业化

承担单位：苏州沿芯微电子科技有限公司

主管部门：张家港市科学技术局

项目合作单位：无、无

项目负责人：樊晓华

项目组成员：梁健林、王超、魏本富、孟繁盛、张庆磊、吴克栋、杨中

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：

项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
张学农	苏州大学	男	药学	
苏小平	南京工业大学	男	车辆工程	
顾宏伟	苏州大学	男	材料化学	教授
金远平	东南大学	男	计算机应用技术	
王坚	银铃资本	男	投资	总经理
李临西	科技部国家火炬高技术开发中心	女	材料	原总工程师

项目验收意见：

2019 年 11 月 29 日，苏州市科技局组织相关专家对由苏州中科沿芯微电子科技有限公司承担的“高性能物联网无线通讯芯片与系统的研发及产业化项目总结”（项目编号：ZXL2016007）进行了验收，验收委员会听取了项目汇报，查阅了相关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目承担单位提交的验收资料齐全、数据翔实，符合验收要求。

2、项目实施其间，申请发明专利 5 项，其中已授权 4 项，授权实用新型专利 3 项，外观专利 2 项，软件著作权 2 项，注册商标 3 项。

3、通过项目实施，实现销售收入 210 元，利税 33 万元。产品指标达到合同要求、符合国家相关标准。项目期间，引进创新人才 17 人，其中博士 3 人，硕士 7 人，本科 7 人。企业新增社保人数 12 人。

4、项目经费使用基本合理，实际到位新增投资 654.67 万元，其中苏州市财政拨款 25 万，部门、地方配套经费 75 万，企业自筹 554.67 万。

验收委员会认为该项目完成了合同规定的任务和指标，一致同意该项目通过验收。

验收委员会主

任：李临西

2019 年

11 月 29 日